

27591-88



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# МОДУЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СИЛОВЫЕ

Габаритные и присоединительные размеры

ГОСТ 27591—88  
(СТ СЭВ 5875—87)

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****МОДУЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СИЛОВЫЕ**

Габаритные и присоединительные размеры

Power semiconductor modules.

Overall and mounting dimensions

**ГОСТ**

27591—88

(СТ СЭВ 5875—87)

ОКП 34 1600

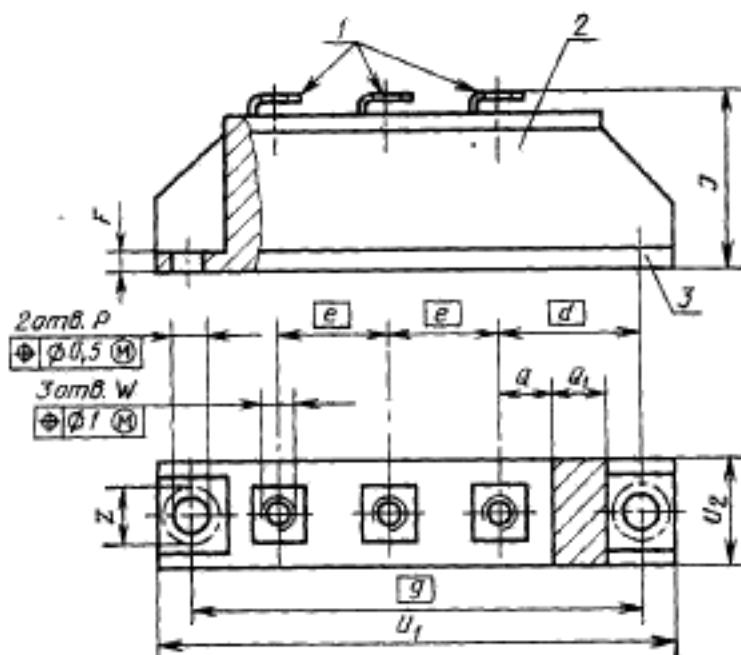
Срок действия с 01.01.89

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на силовые полупроводниковые модули (в дальнейшем — модули) на средние или действующие значения токов 10 А и более, предназначенные для использования в статических преобразователях электроэнергии, а также в других силовых установках постоянного и переменного тока, и устанавливает габаритные и присоединительные размеры и конструктивные исполнения модулей.

1. Габаритные и присоединительные размеры модулей должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в табл. 1 и 2.

С. 2 ГОСТ 27591-88 (СТ СЭВ 5875-87)



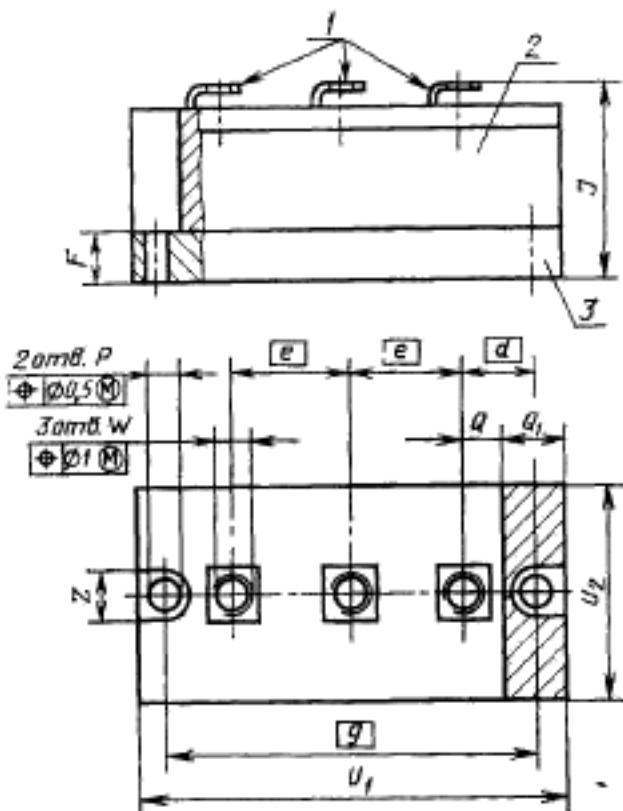
1 — основные выводы тока; 2 — корпус модуля; 3 — основание

Черт. 1

Таблица 3

Основной табаритный размер $U_1 \times U_2 \times J^a$	$d$	$e$	$F_{\max}$	$J$	$P^e$	$Q_1$	$Q_2$	$q$	$U_1$	$U_2$	$W$	$Z_{\min}$
92×20×30	$25 \pm 0,5$	20	$8,7$	$30^{+2,5}_{-1}$	$6,4 + 0,4$	7	12	$80 \pm 0,2$	$92 \pm 0,5$	$20 \pm 0,5$	M5	11
94×30×41				$41 \pm 1$					$94 \pm 0,5$	$30_{-0,5}$		

\* Для крепления винтов М5 допускается размер  $P = 5,5^{+0,5}$ .



1 — основные выводы тока; 2 — корпус модуля; 3 — основание.

Черт. 2

Таблица 2

Основной габаритный размер $U_1 \times U_2 \times J$	$d$	$e$	$P_{\max}$	$J$	$P$	$Q / Q_1$	$q$	$U_1$	$U_2$	$W$	$Z_{\min}$
94×46×41	$15 \pm 0.5$	25	11	$41 \pm 1$	$6.4^{+0.4}$	9/13	80	$94 \pm 0.6$	$46^{+1}_{-0.5}$	M6	11

2. У модулей только с одним полупроводниковым прибором должны использоваться только два основных токовых вывода. Конфигурация выводов произвольная.

3. В модулях со вспомогательными управляющими выводами эти выводы должны располагаться внутри пространства, ограниченного заштрихованной на черт. 1 и 2 областью длиной  $Q$  и высотой  $J$ .

**С. 4 ГОСТ 27591—88 (СТ СЭВ 5875—87)**

Форма и размеры этих выводов не оговариваются.

Рекомендуется использовать под разъемное соединение вспомогательных управляющих выводов лепестки шириной 2,8 мм и толщиной 0,5 мм.

4. Около каждого присоединительного отверстия диаметром  $r$  в основании модуля должно быть свободное пространство для монтажа, определенное диаметром  $z$ , образующим с отверстием  $r$  концентрические окружности.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.88 № 281 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5875—87 «Модули полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.89.
3. Срок первой проверки — 1993 г.
4. Стандарт полностью соответствует международным стандартам МЭК 146 (1973), МЭК 191—2М (1983), МЭК 191—2 (1966).